

Microelement device

Patent number: DE19712309

Publication date: 1998-05-20

Inventor: NISCH WILFRIED DR (DE); STETT ALFRED DR (DE);
EGERT ULRICH DR (DE); STELZLE MARTIN DR (DE)

Applicant: NMI UNIV TUEBINGEN (DE)

Classification:

- International: G01N27/403; G01N27/327; G01N1/28

- european: C12M1/34; G01N21/76B; G01N33/483B; G01N33/487B

Application number: DE19971012309 19970324

Priority number(s): DE19971012309 19970324; DE19961047525 19961116

Also published as:



WO9822819 (A1)

EP0938674 (A1)

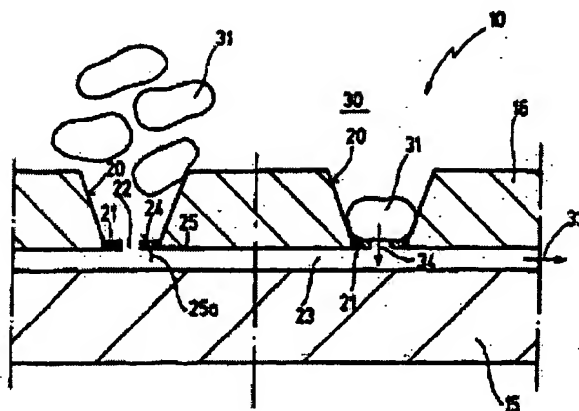
US6315940 (B1)

EP0938674 (B1)

Report a data error here

Abstract of DE19712309

An array of microelements with a plurality of microelements e.g. microelectrodes (21) arranged on a substrate (15,16) for the contacting of cells (31) in a liquid environment (30). Means of directing and/or scattering and/or mechanical attraction of the cells (31) to the microelectrodes (21) are provided. Said means can exert a negative pressure force or a hydrodynamic force on the cells. Also disclosed is a method for contacting the cells (31) and a method for the production of the array of microelements.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 12 309 A 1**

⑥ Int. Cl.⁶:
G 01 N 27/403
G 01 N 27/327
G 01 N 1/28

⑦ Aktenzeichen: 197 12 309.0
② Anmeldetag: 24. 3. 97
④ Offenlegungstag: 20. 5. 98

DE 197 12 309 A 1

⑥ Innere Priorität:

196 47 525. 2 16. 11. 96

⑦ Anmelder:

NMI Naturwissenschaftliches und medizinisches
Institut an der Universität Tübingen in Reutlingen
Stiftung bürgerlichen Rechts, 72770 Reutlingen, DE

⑦A Vertreter:

Witte, Weller, Gahlert, Otten & Steil, 70178 Stuttgart

⑦ Erfinder:

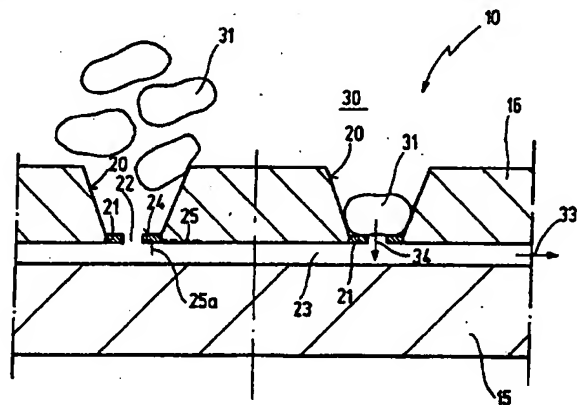
Nisch, Wilfried, Dr., 72072 Tübingen, DE; Stett,
Alfred, Dr., 72768 Reutlingen, DE; Egert, Ulrich, Dr.,
72770 Reutlingen, DE; Stelzle, Martin, Dr., 72770
Reutlingen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Mikroelementenanordnung, Verfahren zum Kontaktieren von in einer flüssigen Umgebung befindlichen Zellen und Verfahren zum Herstellen einer Mikroelementenanordnung

⑤7 Eine Mikroelementenanordnung weist eine Vielzahl von auf einem Substrat (15, 16) angeordneten Mikroelementen, z. B. Mikroelektroden (21) zum Kontaktieren von in einer flüssigen Umgebung (30) befindlichen Zellen (31) auf. Es sind Mittel zum Führen und/oder Vereinzeln und/oder mechanischen Anziehen der Zellen (31) an die Mikroelektroden (21) vorgesehen. Die Mittel können dabei eine Unterdruck-Kraft oder eine hydrodynamische Kraft auf die Zellen ausüben. Ferner werden ein Verfahren zum Kontaktieren der Zellen (31) sowie ein Verfahren zum Herstellen der Mikroelementenanordnung beschrieben (Fig. 1).



DE 197 12 309 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Mikroelementenanordnung mit einer Vielzahl von auf einem Substrat angeordneten Mikroelementen zum Kontaktieren von in einer flüssigen, vorzugsweise biologischen Umgebung befindlichen Zellen.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Kontaktieren von in einer flüssigen, vorzugsweise biologischen Umgebung oberhalb eines Substrats befindlichen Zellen, bei dem ein Kontakt zwischen den Zellen und Mikroelementen hergestellt wird.

Die Erfindung betrifft schließlich ein Verfahren zum Herstellen einer Mikroelementenanordnung mit einer Vielzahl von Mikroelektroden, bei dem die Mikroelemente auf einem Substrat angeordnet werden.

Es ist bekannt, zum Untersuchen von biologischen Zellen sogenannte Mikroelektrodenanordnungen einzusetzen. Die Mikroelektrodenanordnungen dienen dabei z. B. zum Stimulieren der Zellen oder zum Ableiten von Potentialen. Die Untersuchungen können dabei in einer biologischen Umgebung durchgeführt werden oder auch in einer artifizellen Umgebung. Diese kann z. B. eine Suspension mit künstlichen Vesikeln aus Lipiden sein, wobei in die Vesikelhülle Poren als Modellsystem für biologische Zellen eingebaut sind. Die Anordnungen umfassen hierzu auf einem Substrat eine Vielzahl von Mikroelektroden, deren Abmessungen etwa in der Größenordnung der Zellen liegen, also im Bereich von einigen μm bis einige $10\ \mu\text{m}$.

Aus der prioritätsälteren, jedoch nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung P 195 29 371 ist eine derartige Mikroelektrodenanordnung bekannt.

Zur Messung der Bio-/Chemolumineszenz, z. B. als Reaktion auf chemische Reize (Noxen, Pharmaka) sowie zur Messung von Änderungen der Lichtabsorption durch einen solchen Reiz bei Verwendung einer Lichtquelle oberhalb der Zellen können lichtempfindliche Mikroelemente eingesetzt werden, z. B. Mikrophotodioden, die für bestimmte Spektralbereiche empfindlich sind.

Mikroelektroden, Mikrophotodioden und dgl. werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung gesamthaft als "Mikroelemente" bezeichnet.

Bei Mikroelektrodenanordnungen herkömmlicher Art sowie den damit ausgeführten Verfahren stellen sich unter anderem die folgenden Probleme:

Wenn die Mikroelektrodenanordnung in Kontakt mit einer Suspension, d. h. einer flüssigen, z. B. einer biologischen Umgebung gebracht wird, in der sich Zellen befinden, ist man mehr oder weniger auf den Zufall angewiesen, daß die eine oder die andere Zelle sich auf einer bestimmten Elektrode niederläßt. In der Praxis lassen sich die Zellen im allgemeinen nur unter teilweiser Überdeckung auf einer Elektrode nieder, so daß die Stimulation der Zelle bzw. die Ableitung eines Zellpotentials auf diese Teilfläche beschränkt ist. Bei einer Stimulation der Zelle geht dabei bspw. ein Teil der Stimulationsenergie in der als Elektrolyt wirkenden Suspension verloren.

Darüber hinaus sitzen die Zellen nur lose auf den Elektroden auf. Dies kann zu Problemen hinsichtlich des Abdichtwiderstandes zur Referenzelektrode führen. Darüber hinaus ist der Kontakt sehr empfindlich und wird bereits bei äußerst geringen mechanischen Beeinflussungen wieder gestört, weil sich die Zelle vom Kontakt löst.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Mikroelementenanordnung, ein Verfahren zum Kontaktieren sowie ein Verfahren zum Herstellen einer derartigen Mikroelementenanordnung dahingehend weiterzubilden, daß die vorstehend genannten Probleme vermieden werden. Insbesondere soll es möglich werden, aus der flüssigen Umge-

bung gezielt einzelne Zellen in Kontakt mit den Mikroelementen zu bringen und dort einen guten Kontakt herzustellen.

Bei der eingangs genannten Mikroelementenanordnung wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch Mittel zum Führen und/oder Vereinzeln und/oder mechanischen Anziehen der Zellen an die Mikroelementen gelöst.

Bei dem eingangs zunächst genannten Verfahren zum Kontaktieren wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine Führungs- und/oder Anziehungskraft zwischen den Zellen und den Mikroelementen bzw. dem Substrat erzeugt wird.

Schließlich wird bei dem eingangs als zweites genannten Verfahren zum Herstellen einer Mikroelementenanordnung die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Substrat mindestens aus einer Grundplatte und einer darüberliegenden Deckplatte hergestellt wird.

Die zugrundeliegende Aufgabe wird vollkommen gelöst.

Dadurch, daß die Zellen mechanisch an die Mikroelemente angezogen werden, ergeben sich nämlich zwei Vorteile:

Solange die Zellen sich noch frei in der flüssigen Umgebung befinden, bewirkt die Anziehungskraft, daß sich die Zellen gezielt auf die Elemente zu bewegen. Man ist daher nicht mehr auf den Zufall angewiesen, daß sich die eine oder die andere Zelle auf einem vorbestimmten Mikroelement niederlassen würde.

Wie bereits erwähnt wurde, bezieht sich die vorliegende Anmeldung auf Mikroelemente, d. h. vorzugsweise Mikroelektroden oder Mikrophotodioden, ohne auf diese Anwendung eingeschränkt zu sein. Dies betrifft insbesondere auch die weiter unten geschilderten Ausführungsbeispiele, bei denen von Mikroelektroden die Rede ist, wobei jedoch die Ausführungen zumeist auch für Mikrophotodioden und ähnliche Mikroelemente gelten.

Zum anderen bewirkt eine fortwährende Anziehungskraft im Falle einer Mikroelektrode, daß die Zellen mit einer gewissen Kontaktkraft gegen die Mikroelektroden gedrückt werden und sich dadurch ein besonders guter Abdichtwiderstand zur Referenzelektrode ergibt, und die Anhaftung darüber hinaus auch mechanisch stabil ist. Der elektrische Widerstand und damit das meßbare Signal (Aktionspotential) wird wesentlich verbessert.

Aus einem anderen Fachgebiet, der sogenannten Patch-Clamp-Technik ist es zwar bekannt, Zellen an eine Pipette mit Unterdruck anzusaugen (vgl. US-Z "Nature", Vol. 260, S. 799-801, 1976), bei der Patch-Clamp-Technik muß jedoch die Pipette gezielt an eine einzelne Zelle herangeführt werden. Bei der Patch-Clamp-Technik werden die zu kontaktierenden Zellen nicht bewegt, da sie in der Regel am Substrat anhaften. Das Kontaktieren von Zellen mit Patch-Clamp-Pipetten wird wesentlich erleichtert, wenn die Zellen durch Adhäsion immobilisiert sind. Translokalisierung adhären der Zellen führt fast immer zu letalen Zellschädigungen. Der Hauptnachteil der Patch-Clamp-Technik liegt in der Beschränkung der Anzahl gleichzeitig kontaktierbarer Zellen, da aus Platzgründen nicht beliebig viele Pipetten in die Kulturkammer eingeführt werden können. Die Erfindung hat demgegenüber den Vorteil, daß eine Vielzahl von Zellen gleichzeitig kontaktiert werden kann, ohne daß die erwähnten Platzprobleme auftreten.

Die Verwendung einer Grundplatte sowie einer davon getrennten Deckplatte hat im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere Vorteile bei wiederholter Verwendung der erfindungsgemäßen Anordnung. So können z. B. die Grundplatte und die Deckplatte jeweils einzeln oder zusammen mehrfach wiederverwendet werden. Für die beiden Platten können darüber hinaus unterschiedliche Herstell-

lungsverfahren und Materialien eingesetzt werden.

Schließlich ergibt sich ein Vorteil bei der Ausformung der Elektrodengeometrie durch die Geometrie (die Öffnungen) der Deckplatte sowie eine dadurch vereinfachte Herstellung.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Anordnung üben die Mittel eine Unterdruck-Kraft auf die Zellen aus.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß durch rein mechanische Mittel, nämlich durch Erzeugen eines Unterdrucks bzw. Vakuums, die erforderliche Anziehungskraft erzeugt werden kann.

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung üben die Mittel eine hydrodynamische Kraft auf die Zellen aus.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß durch das Erzeugen einer Strömung in der flüssigen biologischen Umgebung die gewünschte Kraft ebenfalls auf einfache Weise erzeugt werden kann.

Bevorzugt ist ferner, wenn die Mittel Kanäle umfassen, die in einer Kontaktfläche der Mikroelemente ausmünden.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die Zellen an die Mikroelemente herangeführt und dort festgehalten werden können, wobei gleichzeitig praktisch eine Zentrierung der Zellen auf den Mikroelementen möglich ist.

Bei diesem Ausführungsbeispiel ist ferner bevorzugt, wenn die Kanäle mit einer Unterdruckquelle verbindbar sind.

Dann kann in der bereits erwähnten Weise die Zelle mittels einer Unterdruck-Kraft an die Kontaktfläche herangeführt und dort festgehalten werden.

Bei dem alternativen Ausführungsbeispiel sind die Kanäle mit einer Pumpeinrichtung für die flüssige Umgebung verbunden. Die Pumpeinrichtung ist vorzugsweise als Elektrosmose-Einrichtung ausgebildet.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß der erforderliche hydrodynamische Fluß durch einfache Elektrosmose erzeugt werden kann. Bei der Elektrosmose kann bei gleichem Kanalquerschnitt ein im Vergleich zu normalen Unterdruckeinrichtungen erheblich größerer hydrodynamischer Fluß der Suspension erzeugt werden. Man kann daher auf diese Weise Zellen aus der weiteren Umgebung der Kontaktfläche mit hoher Wirksamkeit anziehen. Elektrosmotisches Pumpen wird umso vorteilhafter gegenüber pneumatischen Pumpen, je kleiner der Kanalquerschnitt ist.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels umfaßt die Pumpeinrichtung als Elektrosmose-Einrichtung zwei Elektroden, die an entgegengesetzten Enden der Kanäle wirksam sind, wobei zwischen die Elektroden eine Spannung geschaltet ist.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die gewünschte Elektrosmose-Einrichtung mit extrem einfachen Bauelementen realisiert wird.

Ferner ist bevorzugt, wenn die Mittel eine elektrostatische Kraft auf die Zellen ausüben.

Auch diese Maßnahme hat den Vorteil, daß mit einfachen technischen Mitteln die gewünschte Kraft auf die Zellen ausgeübt wird, um diese zu führen, zu vereinzeln oder anzuziehen.

Bei bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung, die auch isoliert und in anderem Zusammenhang eingesetzt werden können, sind Mittel zum Führen und/oder Vereinzeln der Zellen vor dem mechanischen Anziehen an die Mikroelemente vorgesehen.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß einzelne Zellen gezielt an die Mikroelemente herangeführt werden können, so daß sich beim Kontaktieren der Zellen definierte Verhältnisse ergeben.

Bevorzugt umfassen die Mittel trichterartige Mikroküvetten im Substrat, wobei sich die Mikroelemente am Boden der Mikroküvetten befinden.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die Zellen von den trichterartigen Mikroküvetten eingefangen und gezielt auf die vorzugsweise ringförmigen Elektroden aufgesetzt werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Zellen angezogen werden oder ob sie infolge der Schwerkraft passiv absinken. Die Zellen werden dadurch auch mechanisch auf den Mikroelektroden zentriert.

Bevorzugt ist, wenn Oberflächenbereiche zwischen den Mikroküvetten mit einem zellabweisenden Substrat beschichtet sind.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß ein passives Absinken der Zellen infolge Schwerkraft auf die Zwischenräume zwischen den Küvetten verhindert werden kann, indem die Oberfläche im Bereich dieser Zwischenräume mit einem repulsiven, d. h. einem zellabweisenden Substrat beschichtet wird. Die Zellen senken sich dann bevorzugt in die Trichter, d. h. die Küvetten, ab und haften dann auf den Küvettenböden. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese zusätzlich mit einem attraktiven Substrat beschichtet sind.

Erfindungsgemäß besteht das Substrat vorzugsweise mindestens aus einer Grundplatte und einer darüberliegenden Deckplatte.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die Mittel zum mechanischen Anziehen der Zellen als Einzelemente, bspw. als Kanalsystem, als Elektroden, Mikroküvetten usw. definiert auf der Grundplatte und/oder der Deckplatte vorgesehen werden können.

Bevorzugt bestehen die Grundplatte und/oder die Deckplatte aus Quarz, Glas, Silizium oder Kunststoff, insbesondere aus Polystyrol, PMMA oder Polyimid.

Weiterhin ist bevorzugt, wenn die Grundplatte und/oder die Deckplatte aus einem für Licht durchlässigen Material bestehen, wobei die Wellenlänge des Lichtes in einem für Mikroskopietechniken zugänglichen Bereich des Spektrums liegt.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß eine optische Beobachtung der Experimente über ein Mikroskop oder dgl. möglich ist.

Bei Ausführungsbeispielen der Erfindung mit aufeinander geschichteten Platten ist bevorzugt, wenn die mit den Mikroelementen versehene Grundplatte seitlich als Steckerleiste herausgeführt ist.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß ein einfacher elektrischer Zugriff auf die Mikroelemente von außen her möglich ist und daß die Anordnung insgesamt problemlos in übliche standardisierte elektrische Meßaufbauten integriert werden kann.

Besonders bevorzugt ist in diesem Zusammenhang ferner, wenn die Grundplatte mindestens aus einer unteren Signalverarbeitungs-Platte und einer darüberliegenden Elementen-Platte besteht.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die sehr schwachen von den Zellen abgeleiteten Meßsignale auf kurzem Wege bereits verarbeitet werden können, so daß ein hohes Signal/Rausch-Verhältnis erreicht werden kann.

Auch in diesem Falle ist es analog vorteilhaft, wenn die Signalverarbeitungs-Platte seitlich als Steckerleiste herausgeführt ist.

Eine gute Wirkung wird ferner dann erzielt, wenn die Mikroelektroden Ableitелеktroden sowie Reizelektroden und/oder Referenzelektroden umfassen.

Eine solche Mehrfachelektrodenanordnung hat den Vorteil, daß sehr unterschiedliche Experimente unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt werden können.

Bevorzugt sind die mehreren Elektroden dabei konzen-

trisch zueinander angeordnet.

Sofern eine Referenzelektrode vorgesehen ist, wird diese vorzugsweise im Abstand oberhalb der am Boden der Mikroküvette angeordneten Ableitelektrode angeordnet.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Anordnung ist die mit der Umgebung in Kontakt befindliche Oberfläche der Mikroelektrode größer als die mit der Zelle in Kontakt befindliche Oberfläche.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die sogenannte Helmholtz-Kapazität vermindert wird. Für die Helmholtz-Kapazität ist nämlich die Oberfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt, d. h. der Umgebung, maßgeblich, nicht hingegen die Oberfläche, die mit der Zelle in Kontakt steht.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels ist die Mikroelektrode als Kammer in einem Substrat ausgebildet, wobei die Kammer über eine Öffnung in den das Substrat umgebenden Außenraum mündet.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß in Gestalt eines Kanals oder eines verschlossenen Hohlraums Elektroden großer Oberfläche versenkt werden können, indem die entsprechende Oberfläche des Kanals oder Hohlraums z. B. vergoldet wird. Der Abdichtwiderstand gegen die Referenzelektrode wird dabei durch die Abdichtung der zellseitigen Kanal- oder Hohlraumöffnung bestimmt, die kleingehalten werden kann. Durch diese Anordnung können kleinere Impedanzen und damit bessere Ableiteigenschaften realisiert werden. Statt eines Hohlraumes oder eines Kanals mit vergoldeter Oberfläche kann z. B. auch ein Schwamm aus einem Edelmetall, bspw. ein Platinschwamm, verwendet werden. Diese Anordnung ist auch außerhalb des Rahmens der vorliegenden Erfindung einsetzbar.

Bei Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum elektrischen Kontaktieren wird die Kraft, wie bereits erwähnt, vorzugsweise als Unterdruck-Kraft oder als hydrodynamische Kraft, letztere vorzugsweise mittels Elektrosmose, oder als elektrostatische Kraft ausgeübt.

Auf diese Weise kann eine Kontaktkraft zwischen Zellen und Mikroelektrode und/oder eine Kraft für eine gerichtete Bewegung der Zellen auf die Mikroelektroden zu ausgeübt werden.

Bei bevorzugten Varianten des Verfahrens werden die Zellen über die Mikroelektroden stimuliert oder es werden über die Mikroelektroden Potentiale von den Zellen abgeleitet. Alternativ können über die als Mikrophotodioden ausgebildeten Mikroelemente die Lumineszenz der Zellen und/oder deren Lichtabsorption gemessen werden, wie weiter oben bereits erläutert.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen einer Mikroelektrodenanordnung wird vorzugsweise in der Grundplatte ein Kanalsystem ausgebildet, in der Deckplatte werden Mikroküvetten ausgeformt und die Grundplatte wird mit der Deckplatte derart zusammengefügt, daß Öffnungen am Boden der Mikroküvetten in Kontaktflächen der Mikroelemente angeordnet sind und mit dem Kanalsystem kommunizieren.

Diese Maßnahmen haben den Vorteil, daß mit an sich bekannten und beherrschbaren Mikrostrukturtechniken die erforderlichen Elemente für die Mittel zum mechanischen Anziehen der Zellen in der Mikroelementenanordnung hergestellt werden können.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel dieses Verfahrens sind folgende Schritte vorgesehen:

- a) Versetzen von Grundplatte und/oder Deckplatte auf ihren einander zuweisenden Oberflächen mit einer Schicht von Molekülen mit reaktiver Endgruppe;
- b) Zusammenfügen von Grundplatte und Deckplatte; und

c) Aktivieren einer kovalenten Bindung der Schichten mittels eines äußeren Stimulus.

Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die Montage von Grundplatte und Deckplatte aufeinander in präziser Weise möglich ist, wobei auf mechanische Verbindungselemente und dgl. verzichtet werden kann.

Besonders bevorzugt ist dabei, wenn nach Schritt b) die Grundplatte und die Deckplatte relativ zueinander justiert werden.

Diese Maßnahmen machen sich mit Vorteil zunutze, daß vor dem Aktivieren der kovalenten Bindung noch ein Verschieben von Grundplatte und Deckplatte relativ zueinander möglich ist. Man kann daher die beiden Teile relativ zueinander in einem Maskaligner oder einer ähnlichen Apparatur ausrichten.

Erst anschließend wird der äußere Stimulus ausgeübt, bevorzugt als Temperatur, Licht oder als elektrisches Feld.

Bei einer weiteren Variante des erfindungsgemäßen Herstellverfahrens werden die Grundplatte und die Deckplatte durch anodisches oder metallisches Bonden miteinander verbunden.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung und der beigefügten Zeichnung.

Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der beigefügten Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1A und 1B eine äußerst schematisierte Querschnittsdarstellung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Mikroelektrodenanordnung in zwei unterschiedlichen Betriebsphasen;

Fig. 2 eine Darstellung, ähnlich Fig. 1A und 1B, jedoch für eine Mikroelektrodenanordnung nach dem Stand der Technik;

Fig. 3 eine weitere Darstellung, ähnlich Fig. 1A und 1B, jedoch für ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mikroelektrodenanordnung;

Fig. 5 und 6 in vergrößertem Maßstab zwei Darstellungen von Schnitten durch Mikroküvetten, wie sie bei der Anordnung gemäß Fig. 5 verwendet werden können; und

Fig. 7 in einer Querschnittsdarstellung eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Mikroelektrode.

In Fig. 1 bezeichnet 10 als Ganzes eine Mikroelementenanordnung. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einem zweischichtigen Substrat mit einer Grundplatte 15 und einer Deckplatte 16. Wie bereits erwähnt wurde, sind die nachfolgend geschilderten Mikroelektroden nur als Beispiele für Mikroelemente unterschiedlicher Art zu verstehen. Die Erfindung ist also nicht auf den Anwendungsbereich der Mikroelektroden beschränkt.

In der Deckplatte 16 sind trichterartige Mikroküvetten 20 angebracht. Die Mikroküvetten 20 laufen an ihrer Unterseite in Ringelektroden 21 aus. Die Ringelektroden 21 münden mit ihrer zentralen Öffnung in einen gemeinsamen Kanal 23 oder können einzeln nach außen geführt werden.

Der Kanal 23 wird vorzugsweise mit mikrotechnischen Verfahren so geformt, daß ein Graben in die Grundplatte geätzt wird. Der Kanal 23 bildet sich dann durch Auflegen der Deckplatte.

Die Oberseite der Ringelektroden 21 dienen als Kontaktflächen 24. Die Ringelektroden 21 können z. B. mittels

Leiterbahnen 25 in der Trennebene zwischen Grundplatte 15 und Deckplatte 16 anschließbar sein, aber auch andere Leiterführungen sind möglich, wie mit 25a angedeutet.

Oberhalb der Anordnung 10 befindet sich eine mit 30 angedeutete flüssige biologische Umgebung oder Suspension oder Pufferlösung, in der sich biologische Zellen 31 befinden. Auch hier ist der Fall einer biologischen Umgebung als Elektrolyt nur beispielhaft zu verstehen. Möglich ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch die Verwendung einer Suspension mit künstlichen Vesikeln aus Lipiden, wobei in die Vesikelhülle Poren als Modellsystem für biologische Zellen eingebaut sind. Die Suspension stellt dann keine flüssige biologische sondern vielmehr eine flüssige künstliche Umgebung dar.

Wie aus Fig. 1A erkennbar, befinden sich die Zellen 31 ungeordnet in der Umgebung 30.

Wenn nun, wie mit einem Pfeil 33 angedeutet, ein Unterdruck an den gemeinsamen Kanal 23 angelegt wird, werden Zellen 31 in Richtung auf die Ringelektroden 21 zu angesaugt.

Aus Fig. 1B ist erkennbar, daß eine Zelle 31 infolge des wirksamen Unterdrucks auf der Ringelektrode 21 aufsitzt und dort festgehalten wird, wie mit einem Pfeil 34 angedeutet.

Die Mikroküvetten 20 bewirken dabei, daß die Zellen 31 auf den Ringelektroden 21 bzw. den Kontakt-Oberflächen 24 zentriert werden. Auf diese Weise ist die Kontaktfläche zwischen den Zellen und den Mikroelektroden besonders groß.

Im Gegensatz dazu ist in Fig. 2 eine herkömmliche Anordnung dargestellt. Auf einem Substrat 40 sitzen vereinzelte Elektroden 41. Mehr oder weniger zufällig setzen sich nun Zellen 42 auf den Elektroden 41 ab. Eine Zelle 42a in Fig. 2 sitzt bspw. nur auf dem Substrat 40 und hat keinerlei Kontakt mit einer Elektrode 41. Zellen 42b und 42c sitzen bspw. unter teilweiser Überlappung auf Elektroden 41, wobei das Überlappungsverhältnis ebenfalls zufällig ist.

In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.

Eine Mikroelektrodenanordnung 50 umfaßt wiederum eine Grundplatte 51 und eine Deckplatte 52. In der Deckplatte 52 sind wiederum Mikroküvetten 60 ausgeformt, an deren Boden sich Ringelektroden 61 mit Kontaktflächen 64 befinden.

Die Grundplatte 51 umfaßt ein Kanalsystem mit Stichkanälen 62, die zentral in den Ringelektroden 61 ausmünden. Die Stichkanäle 62 sind wiederum an einen gemeinsamen Kanal 63 angeschlossen. Der gemeinsame Kanal 63 kann auch hier (vgl. Fig. 1) als Graben ohne Stichkanäle ausgebildet sein.

Insoweit entspricht das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 dem gemäß Fig. 1A und 1B.

In Abweichung dazu ist der gemeinsame Kanal 63 an ein Reservoir 65 angeschlossen. Oberhalb der Deckplatte 52 befindet sich eine erste Elektrode 66. Im Reservoir 65 befindet sich eine zweite Elektrode 67. Zwischen die Elektroden 66, 67 ist eine Spannung geschaltet, die mit "+" und "-" angedeutet ist.

Wenn die Spannung zwischen die Elektroden 66 und 67 gelegt wird, entsteht ein elektrisches Feld B tangential zu den Wänden des Kanals 63, wie mit "E" in Fig. 3 eingezeichnet. Dies wiederum führt in dem Elektrolyt-gefüllten Kanal 63 zu einem Elektrolyttransport und damit zu einer hydrodynamischen Strömung. Die oberhalb der Deckplatte 52 befindliche Suspension, die in Fig. 3 mit 70 angedeutet ist, strömt dann auf die Mikroküvetten 60 zu. Auf diese Weise wird auf Zellen 71 in der Suspension 70 eine Kraft ausgeübt, wie mit einem Pfeil 72 angedeutet.

Die Zellen 71 setzen sich dann zentriert auf den Ringelektroden 61 ab, wie dies bereits in Fig. 1B für das dort beschriebene Ausführungsbeispiel dargestellt wurde.

Fig. 4 zeigt in der Draufsicht ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Mikroelektrodenanordnung 80. Diese besteht aus einer Plattenanordnung 81, aus der seitlich eine Steckerleiste 82 mit Kontaktzungen 83 vorsteht.

In der Plattenanordnung 81 sind von oben Küvetten eingelassen, bspw. $8 \times 12 = 96$ Küvetten, wobei diese Anzahl auch wesentlich größer oder kleiner sein kann.

In einer der Küvetten 84 sind eine Ableitelektrode 85, eine Reizelektrode 86 sowie eine Referenzelektrode 87 angedeutet. Die Elektroden 85, 86, 87 sind vorzugsweise konzentrisch zueinander angeordnet.

Die Plattenanordnung 80 ist im Aufbau mehrschichtig, wie bereits weiter oben erläutert wurde. Die Fig. 5 und 6 zeigen im Schnitt zwei Varianten des Schichtenaufbaus.

Bei der Variante gemäß Fig. 5 sind eine Grundplatte 90 sowie eine Deckplatte 91 vorgesehen. In der Grundplatte 90 befinden sich mindestens die Ableitelektroden 85, während in der Küvette 84a eine Referenzelektrode 87a im Abstand oberhalb der Ableitelektrode 85a angeordnet ist.

Die Ableitelektroden 85a sind mit einer Leitung 93 verbunden, die Referenzelektroden 87a mit einer Leitung 92. Es versteht sich, daß die Leitungsführung hier und auch bei den anderen Figuren nur äußerst schematisch zu verstehen ist. Die Leitungen können als Einfachleitungen, Mehrfachleitungen oder als im Multiplexbetrieb verwendete Leitungen ausgebildet sein.

In Fig. 5 ist ferner mit einem Pfeil ein elektrisches Feld B angedeutet, das ebenfalls verwendet werden kann, um eine elektrostatische Kraft auf Zellen auszuüben, die sich dann an den schrägen Flächen der Küvette 84a nach unten führen lassen und schließlich auf die Ableitelektroden 85a sinken. Im allgemeinen wird aber die Wirkung der Schwerkraft ausreichen.

Bei der Variante gemäß Fig. 6 wird eine mindestens dreischichtige Anordnung verwendet. Auf einer Signalverarbeitungs-Platte 95 befindet sich eine Elektroden-Platte 96. Oberhalb dieser ist - ggf. über eine Dichtung 98 - eine Deckplatte 97 angeordnet.

In der Signalverarbeitungs-Platte 95 befinden sich Verstärker 100, ggf. inklusive Impedanz-Wandlern, Filtern, Signalanalysatoren oder Anpassung-Bauelementen, wobei die Verstärker 100 über Leitungen 101 mit der Umgebung verbunden sind.

In der Elektroden-Platte 96 befinden sich mindestens Ableitelektroden 85b, 85b', die - wie dargestellt - flach oder stabförmig oder dgl. ausgebildet sein können.

In der Deckplatte 97 befinden sich schließlich die bereits mehrfach erwähnten Küvetten 84b. Selbstverständlich können auch hier Referenzelektroden an verschiedenen Orten vorgesehen sein.

Bei den Ausführungsbeispielen besteht die Elektrodenanordnung 10 bzw. 50 bzw. 80, wie erwähnt, jeweils aus einer Grundplatte 15; 51; 90; 95, 96 sowie einer Deckplatte 16; 52; 91; 97.

Die Platten können mit geeigneten Strukturen (Leiterbahnen, Elektroden usw.) versehen und danach zusammengebondet werden. Dies kann entweder durch konventionelles metallisches Bonden unter Ausnutzung der Leiterbahnen (vgl. 25 in Fig. 1A) oder mit Hilfe von dünnen organischen Schichten geschehen.

Im letztgenannten Fall werden z. B. photochemisch oder thermisch aktivierbare Gruppen verwendet (Beispiele in: US-Z "Int. J. Peptide Protein Res.", Vol. 47, S. 419-426, 1996), die eine lichtinduzierte Kopplung beider Platten ermöglichen. Zum Herstellen der Anordnungen 10; 50 werden

die Platten auf ihren einander zuweisenden Oberflächen mit jeweils einer ultradünnen Schicht, die kovalent an die jeweilige Oberfläche gekoppelt ist, von bspw. 10 nm Dicke aus Molekülen mit reaktiven Endgruppen versehen. Diese Schichten gestatten eine kovalente Verbindung zwischen Grundplatte und Deckplatte durch einen äußeren Stimulus, z. B. Temperatur, Licht oder ein elektrisches Feld. Vor dem Ausüben des Stimulus können die Platten noch relativ zueinander verschoben und damit ausgerichtet werden, z. B. in einem Maskaligner, wie er auch in der Photolithographie verwendet wird. Es sind aber auch andere Verfahren denkbar.

Die Platten können aus einem Polymer mit Hilfe einer Stempeltechnik geformt sein. Sie können auch durch übliche Mikrostrukturtechniken hergestellt werden.

Die am Boden der Mikroküvetten 20 bzw. 60 vorgesehenen Ringeletroden 21 bzw. 61 bestehen bevorzugt aus TiN, Iridium, Iridiumoxid, Platin, Platinmohr oder Gold. Sie können mit einer dünnen Schicht chemisch funktionalisiert sein, so daß vorzugsweise eine spezifische Wechselwirkung mit den anzuhaftenden Zellen induziert wird.

Besonders bevorzugt ist, wenn die Mikroelektroden als ionensensitive Elektroden ausgeführt sind.

Wenn die Elektroden mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung versehen werden, führt dies in spezifischer Weise zu einer elektrisch abdichtenden Wechselwirkung mit der Zellmembran. Hier sind bspw., aber nicht beschränkt auf solche, lipidähnliche Moleküle, Zelladhäsionsproteine oder -peptide, Glycoproteine oder -peptide und hydrophobe Beschichtungen zu nennen.

In Fig. 7 ist schließlich noch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mikroelektrodenanordnung 103 dargestellt. In einem Substrat 104 befindet sich eine Kammer 105 von z. B. kegelförmiger Gestalt. Die Kammer 105 ist an ihren Wänden mit einer leitenden Beschichtung 106 versehen, insbesondere vergoldet. Die Kammer 105 kann, wie dargestellt, nach unten abgeschlossen und mit einem Anschluß versehen sein. Sie kann aber alternativ auch an die Stelle eines der Kanäle treten, wie sie weiter oben geschildert wurden (bspw. Kanal 62 in Fig. 3).

Eine Zelle 107 liegt oben auf der Öffnung 108 der Kammer 105 auf. Da die Kammer 105 vor dem Aufliegen der Zelle 107 nach oben offen war, ist die bei der Anordnung 103 verwendete Umgebung 109, d. h. der jeweils verwendete Elektrolyt, in die Kammer 105 eingedrungen.

Dies hat zur Folge, daß die Zelle 107 auf der Anordnung 103 nur über eine Kontaktfläche aufliegt, die der ringförmigen Oberfläche der Beschichtung 106 im Bereich der Öffnung 108 entspricht. Die Elektrodenanordnung 103 steht demgegenüber mit dem Elektrolyten 109 über die gesamte Oberfläche der Beschichtung 106 in Verbindung, so daß diese Oberfläche wesentlich größer ist.

Es versteht sich dabei, daß die Anordnung gemäß Fig. 7 ebenfalls nur beispielhaft zu verstehen ist. Statt der dort dargestellten Anordnung kann ebenso gut ein Schwamm aus einem Edelmetall verwendet werden, bspw. ein Platinschwamm.

Beispiel 1

In einer Platte wurden 96 Mikroküvetten mit schrägen Wänden angebracht. Im Boden der Mikroküvetten wurden Elektroden eingegossen. Die Elektroden bestanden aus Golddraht, aufgerauht durch Ätzen, mit 20 µm Durchmesser und 10 µm Überstand. Der Überstand auf der Unterseite betrug 200 µm. Eine Signalverarbeitungs-Platte unterhalb der mit den Küvetten versehenen Deckplatte war mit SMD-Impedanzwandlern sowie Verstärkern versehen. Referenzelektroden mit einer Impedanz von 1 kΩ waren alle auf einen Punkt kontaktiert. Es wurden Nervenzellen aus embryonalem Hühnchen-Gehirn enzymatisch dissoziiert und in die Küvetten pipettiert. Die Zellen sanken auf die Elektroden ab und bildeten dort Aggregate mit vernetzten Zellstrukturen. Die Signalamplitude lag bei 200 µV.

Beispiel 2

Eine Deckplatte wurde mit 192 Mikroküvetten mit konischen Wänden versehen. Die Bodenöffnung betrug 100 µm im Durchmesser. Die Wände der Küvetten waren silikonisiert. Am Boden der Küvetten befanden sich Elektrodenplatten mit Flächenelektroden von 1 mm Durchmesser. Diese waren auf einer Keramikplatte dickschichttechnisch hergestellt. Die Oberfläche der Elektroden war galvanisch platinisiert. Durch Verbindung der Deckplatte mit der Elektroden-Platte wurden die effektiven Elektrodenflächen auf 100 µm reduziert, d. h. von 10 kQ auf 1 MΩ. Nach dem Einbringen von Hühnchenzellen, der Bildung von Aggregaten und dem Absinken der Zellen auf die Elektroden (vollständige Bedeckung) wurde ein ausreichendes Signal/Rausch-Verhältnis bis zu einer Signalspannung von 4 mV erzielt.

Beispiel 3

In einer Deckplatte wurden 200 Mikroküvetten mit Öffnungen am Boden von jeweils 50 µm Durchmesser ausgebildet. Eine Elektroden-Platte wurde mit Leiterbahnen von 10 µm Breite im Abstand von 50 µm versehen. Die Leiterbahnen waren nicht isoliert. Sie wurden hergestellt, indem Gold galvanisch aus einer Goldchlorid-Lösung bis zu einer Elektrodenimpedanz von 100 kΩ abgeschieden wurde. Die Orientierung der Leiterbahnen verlief senkrecht zu den Achsen der Mikroküvetten. Die Deckplatte wurde auf die Elektroden-Platte geklemmt. Eine Zwischengummierung war zum Abdichten vorgesehen. Es entstanden 3 bis 4 Elektroden von 10 × 50 µm, die die Ableitfähigkeit erhöhten. Die Messungen wurden jeweils differenziell gegen eine für jede Kammer von oben eingeführte Referenzelektrode durchgeführt. Es wurden Neuroblastoma-Zellen aus Anzucht-kulturen passagiert. Zusätzlich wurde ein elektrisches Feld angelegt, um eine Wanderungsbewegung der Zellen auf die Elektroden zu bewirken.

Beispiel 4

Die Mikroküvetten waren mit einem Loch von 0,5 mm Durchmesser versehen. Die schrägen Wände der Mikroküvetten waren silikonisiert. Zwischen den Platten wurde eine Gummierung zur Abdichtung eingesetzt. Eine Elektroden-Platte wurde zur Ausbildung von Flächenelektroden mit 2 mm Durchmesser galvanisch mit Goldmohr überzogen (10 kΩ).

Insgesamt erscheinen Anordnungen mit 2 bis zu mehreren 1000 Mikroküvetten möglich. Die Mikroküvetten haben dabei ein Volumen zwischen 1 µl und 100 µl. Die Elektrodenfläche kann einen Durchmesser zwischen 1 µm und 1 mm haben.

Insgesamt wird durch die Erfindung ermöglicht, einzelne Zellen oder Zellaggregate aktiv an bestimmte Zellen eines Multiabteilelektrodenarrays und/oder eines Multiküvettenarrays zu positionieren. Potentielle Anwendungen der Erfindung liegen im Bereich der Pharmakologie, des Pharmascreeenings, der Neurobiologie und der Biosensorik.

Patentansprüche

1. Mikroelementenanordnung mit einer Vielzahl von auf einem Substrat (15; 16; 40; 51; 52; 90; 91; 95; 96, 97; 104) angeordneten elektrischen Mikroelementen 5 zum Kontaktieren von in einer flüssigen Umgebung (30; 70; 109) befindlichen Zellen (31; 42; 71), gekennzeichnet durch Mittel zum Führen und/oder Vereinzelnd und/oder mechanischen Anziehen der Zellen (31; 71) an die Mikroelemente (21; 61; 85, 86, 87).
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroelemente (21; 41; 61; 85, 86, 87; 103) zum Ableiten von bioelektrischen Potentialen und/oder zum bioelektrischen Stimulieren der Zellen (31; 42; 71; 107) vorgesehen sind. 10
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroelemente als lichtempfindliche Elemente ausgebildet sind. 15
4. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel 20 eine Unterdruck-Kraft auf die Zellen (31) ausüben.
5. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel eine hydrodynamische Kraft auf die Zellen (71) ausüben. 25
6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel Kanäle (22; 62) umfassen, die in einer Kontaktfläche (24; 64) der Mikroelektroden (21; 61) ausmünden.
7. Anordnung nach Anspruch 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanäle (22) mit einer Unterdruckquelle verbindbar sind. 30
8. Anordnung nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanäle (62) mit einer Pumpeinrichtung (65, 66, 67) für die flüssige biologische Umgebung (70) verbunden sind. 35
9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpeinrichtung als Elektroosmose-Einrichtung ausgebildet ist.
10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpeinrichtung (65, 66, 67) als Elektroosmose-Einrichtung zwei Elektroden (66, 67) umfaßt, die an entgegengesetzten Enden der Kanäle (62) wirksam sind, und daß zwischen die Elektroden (66, 67) eine Spannung geschaltet ist. 40
11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel eine elektrostatische Kraft (E) auf die Zellen ausüben.
12. Anordnung, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, gekennzeichnet durch Mittel zum Führen und/oder Vereinzelnd der Zellen (31; 71) vor dem mechanischen Anziehen an die Mikroelemente. 50
13. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel trichterartige Mikroküvetten (20; 60; 84) im Substrat (15, 16; 51, 52; 90, 91; 95, 96, 97) umfassen, wobei sich die Mikroelemente am Boden der Mikroküvetten (20; 60; 84) befinden. 55
14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß Oberflächenbereiche zwischen den Mikroküvetten mit einem zellabweisenden Substrat und/oder die Mikroküvetten mit einem zellanziehenden Substrat beschichtet sind. 60
15. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (15, 16; 51, 52; 90, 91; 95, 96, 97) mindestens aus einer Grundplatte (15; 51; 90; 95, 96) und einer

- darüberliegenden Deckplatte (16; 52; 91; 97) besteht.
16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (15; 51; 90; 95, 96) aus Glas, Quarz, Silizium oder Kunststoff besteht.
17. Anordnung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckplatte (16; 52; 91; 97) aus Glas, Quarz, Silizium oder Kunststoff, insbesondere aus Polystyrol, PMMA oder Polyimid besteht.
18. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (15; 51; 90; 95, 96) und/oder die Deckplatte (16; 52; 91; 97) aus einem für Licht durchlässigen Material besteht, wobei die Wellenlänge des Lichtes in einem für Mikroskopietechniken zugänglichen Bereich des Spektrums liegt.
19. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die mit den Mikroelementen versehene Grundplatte (90) seitlich als Steckerleiste (82) herausgeführt ist.
20. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (95) mindestens einer unteren Signalverarbeitungs-Platte (95) und einer darüberliegenden Elementen-Platte (96) besteht.
21. Anordnung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungs-Platte (95) seitlich als Steckerleiste (82) herausgeführt ist.
22. Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroelektroden (85, 86, 87) Ableitelektroden (85) sowie Reizelektroden (86) und/oder Referenzelektroden (87) umfassen.
23. Anordnung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroelektroden (85, 86, 87) mehrere konzentrisch angeordnete Einzelelektroden umfassen.
24. Anordnung nach Anspruch 13 und 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Referenzelektrode (87a) im Abstand oberhalb der am Boden der Mikroküvette (84a) angeordneten Ableitelektrode (85a) angeordnet ist.
25. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Umgebung (109) in Kontakt befindliche Oberfläche der Mikroelektrode (103) größer ist als die mit der Zelle (107) in Kontakt befindliche Oberfläche.
26. Anordnung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroelektrode (103) als Kammer (105) in einem Substrat (104) ausgebildet ist, wobei die Kammer (105) über eine Öffnung (108) in den das Substrat (104) umgebenden Außenraum mündet.
27. Verfahren zum Kontaktieren von in einer flüssigen Umgebung oberhalb eines Substrates (15, 16; 40; 51, 52; 90, 91; 95, 96, 97) befindlichen Zellen (31; 42; 71), bei dem ein Kontakt zwischen den Zellen (31; 42; 71) und elektrischen Mikroelementen hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, daß eine Führungs- und/oder Anziehungskraft zwischen den Zellen (31; 71) und den Mikroelementen bzw. dem Substrat (15, 16; 51, 52; 90, 91; 95, 96, 97) erzeugt wird.
28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft als Unterdruck-Kraft ausgeübt wird.
29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft als hydrodynamische Kraft ausgeübt wird.
30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrodynamische Kraft mittels Elektroosmose, insbesondere durch einen mittels Elektroosmose erzeugten Elektrolytfluß, ausgeübt wird.

31. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft als Anziehungskraft aufgrund elektrischer Ladung der Zellen und eines in Richtung der Elektroden (85a) wirkenden elektrischen Feldes (E) ausgeübt wird. 5

32. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 27 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Anziehungskraft als Kontaktkraft, insbesondere durch Ansaugen, zwischen Zellen (31; 71) und Mikroelementen ausgeübt wird. 10

33. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 27 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft für eine gerichtete Bewegung der Zellen (31; 71) auf die Mikroelemente zu ausgeübt wird.

34. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 27 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß die Zellen (31; 71) über die als Mikroelektroden (21; 61; 86) ausgebildeten Mikroelemente stimuliert werden. 15

35. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 27 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß über die als Mikroelektroden (21; 61; 85) ausgebildeten Mikroelemente Potentiale von den Zellen (31; 71) abgeleitet werden. 20

36. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 27 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß über die als Mikrophotodioden ausgebildeten Mikroelemente die Lumineszenz der Zellen und/oder deren Lichtabsorption gemessen wird. 25

37. Verfahren zum Herstellen einer Mikroelementenanordnung mit einer Vielzahl von elektrischen Mikroelementen, bei dem die Mikroelemente auf einem Substrat (15; 16; 40; 51; 52; 90; 91; 95; 96; 97) angeordnet werden, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (15; 16; 51; 52; 90; 91; 95; 96; 97) mindestens aus einer Grundplatte (15; 51; 90; 95; 96) und einer darüberliegenden Deckplatte (16; 52; 91; 97) hergestellt wird. 30

38. Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß in der Grundplatte (15; 51) ein Kanalsystem (23; 62, 63) ausgebildet wird, daß in der Deckplatte (16; 52) Mikroküvetten (20; 60) ausgeformt werden, und daß die Grundplatte (15; 51) mit der Deckplatte (16; 52) derart zusammengefügt wird, daß Öffnung (22) am Boden der Mikroküvetten (20; 60) in Kontaktflächen (24; 64) der Mikroelemente angeordnet sind und mit dem Kanalsystem (23; 62, 63) 35 kommunizieren.

39. Verfahren nach Anspruch 36 oder 37, gekennzeichnet durch die Schritte:

- a) Versetzen von Grundplatte (15; 51; 90; 95; 96) und/oder Deckplatte (16; 52; 91; 97) auf ihren einander zu weisenden Oberflächen mit einer Schicht von Molekülen mit reaktiver Endgruppe; 50
- b) Zusammenfügen von Grundplatte (15; 51; 90; 95; 96) und Deckplatte (16; 52; 91; 97); und
- c) Aktivieren einer kovalenten Bindung der Schichten mittels eines äußeren Stimulus. 55

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß nach Schritt b) die Grundplatte (15; 51; 90; 95; 96) und die Deckplatte (16; 52; 91; 97) relativ zueinander justiert werden. 60

41. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, daß der äußere Stimulus als Temperatur, Licht oder elektrisches Feld ausgeübt wird.

42. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (15; 51; 90; 95; 96) und die Deckplatte (16; 52; 91; 97) durch anodisches oder 65

metallisches Bonden miteinander verbunden werden.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

()

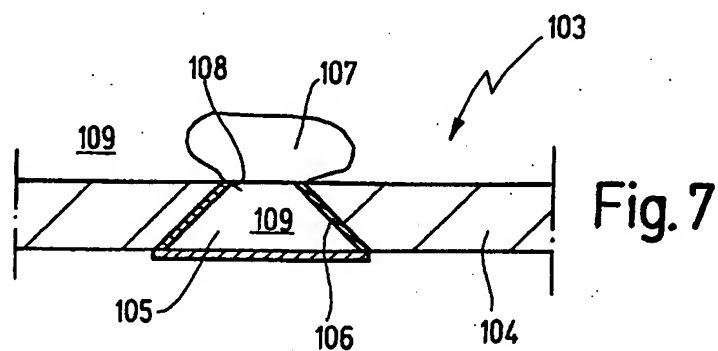
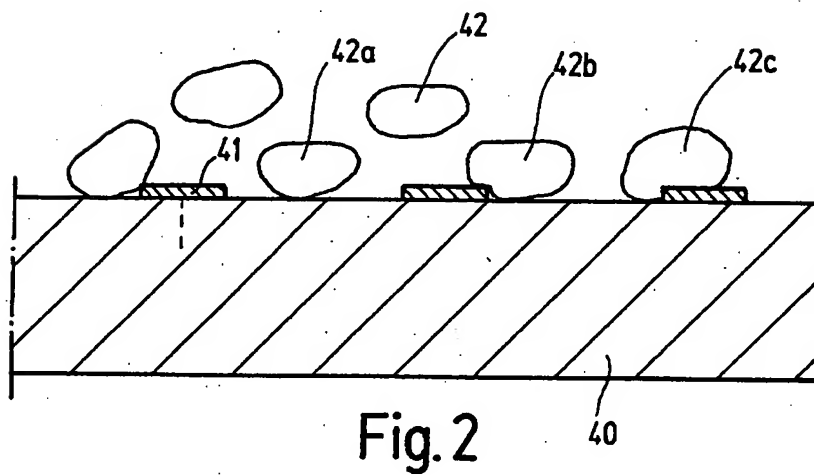
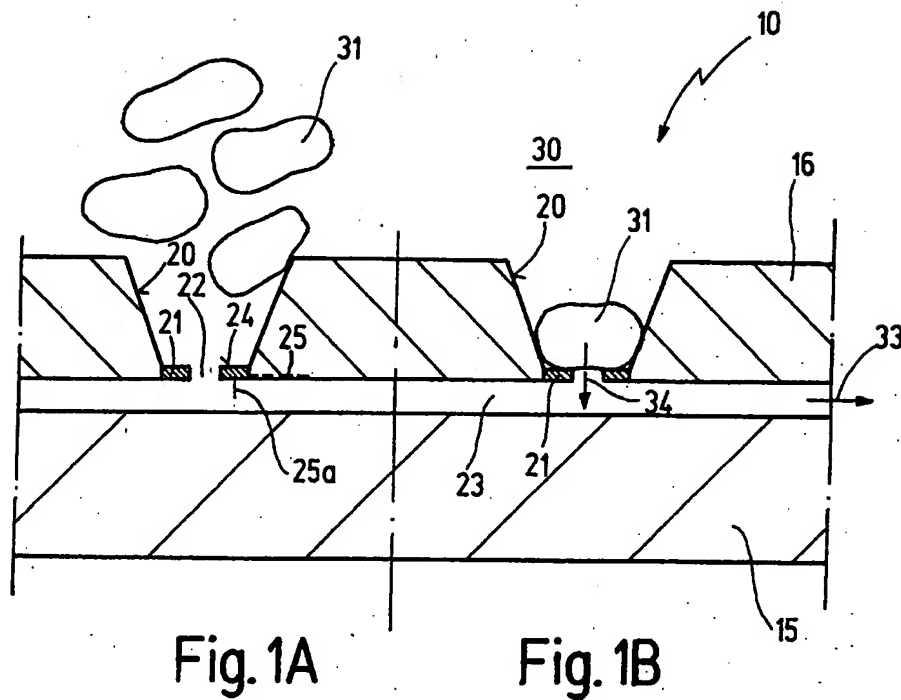
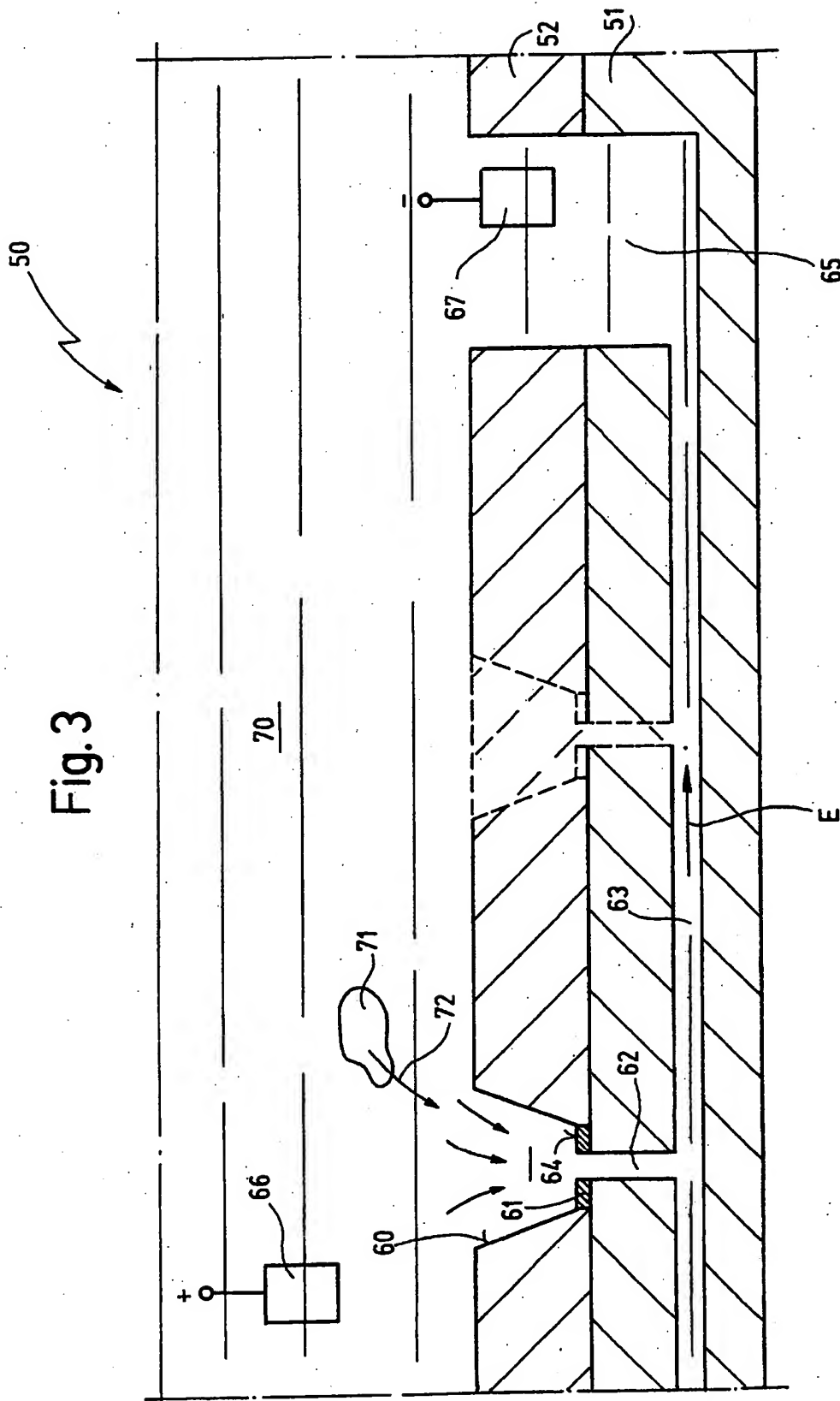


Fig. 3



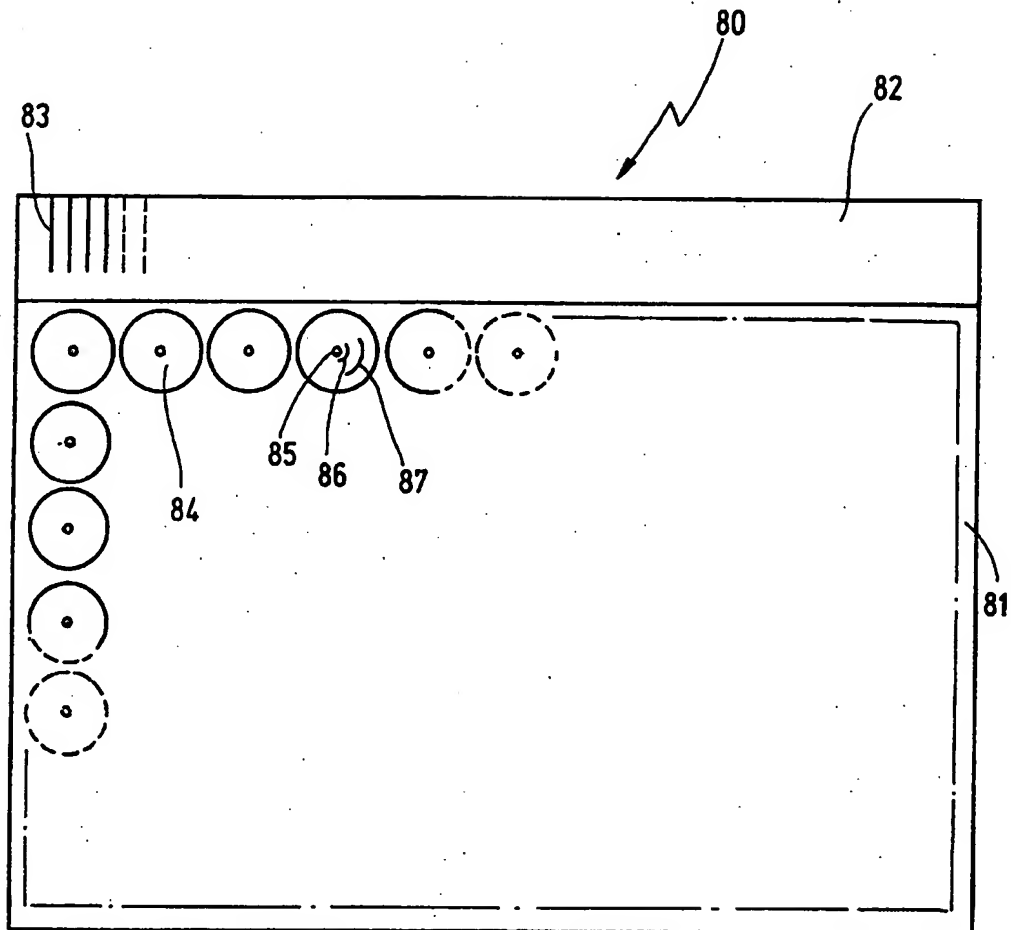


Fig. 4

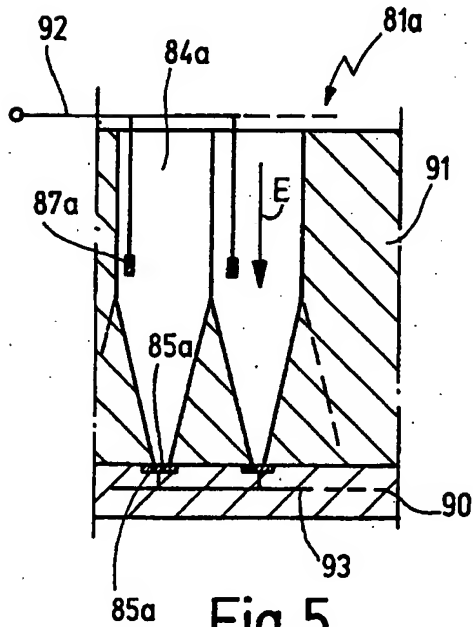


Fig. 5

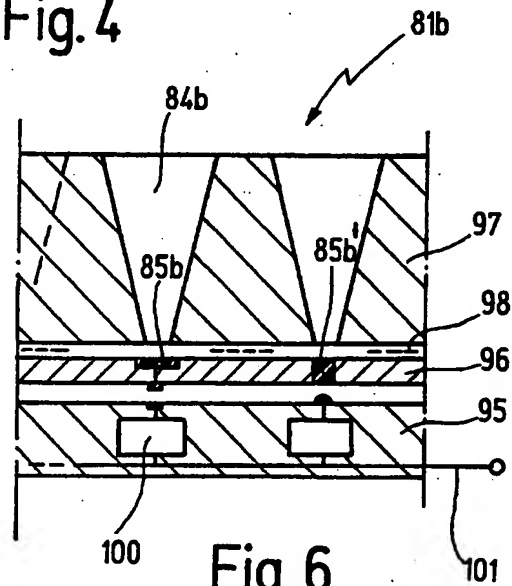


Fig. 6